

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2000



COPYRIGHT 2000

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
GWDIST
-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	G	SR10-0119-01	20 MAR 01	KV	-

1 MODULAR JACKS ARE DELIVERED WITH PLASTIC SOLDER STOP INSTALLED (SEE PAGE 2), TO PREVENT SOLDER ENTERING THE JACK. REMOVE SOLDER STOP AFTER SOLDERING. REPRESENTATION ON SHEET 1 IS MODULAR JACK WITHOUT SOLDER STOP.

2 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: $\pm 0,15$.

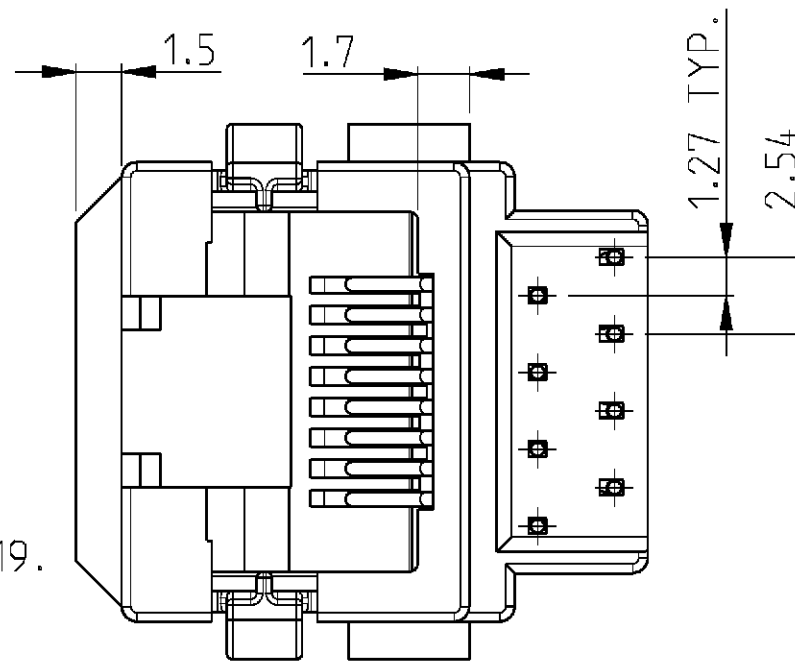
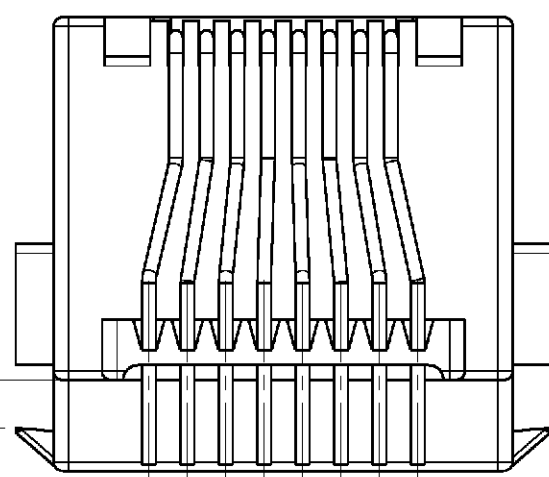
3 FOR PACKAGING: SEE SHEET 2.

4 FOR PERFORMANCE SPECIFICATION SEE PRODUCT SPECIFICATION 108-19064.

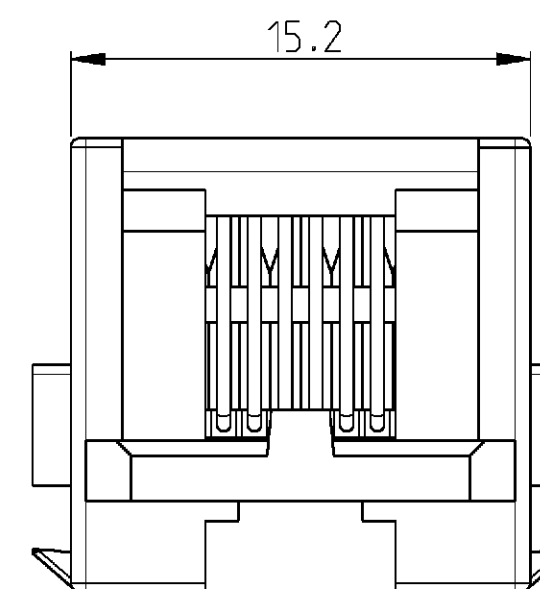
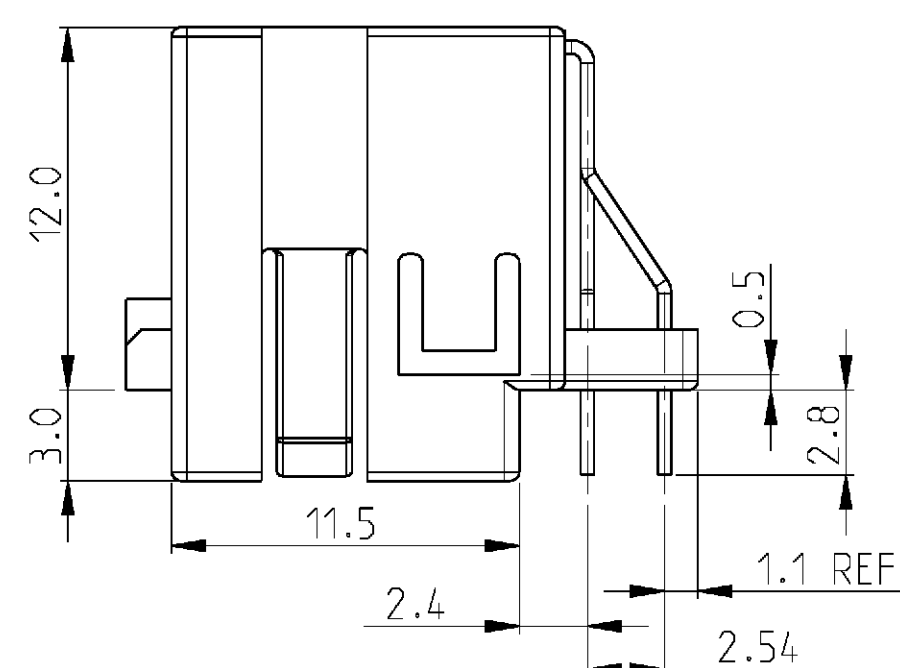
5 FOR APPLICATION REQUIREMENTS SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-19019.

6 MOLDED-IN CHARACTER "1,2" MEANS FOR 1,2 mm PRINT THICKNESS.

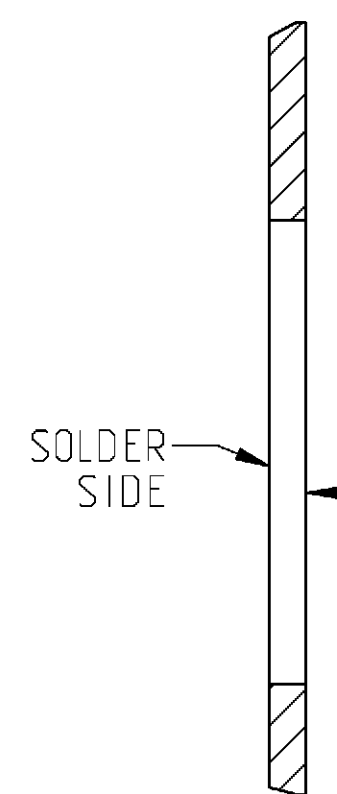
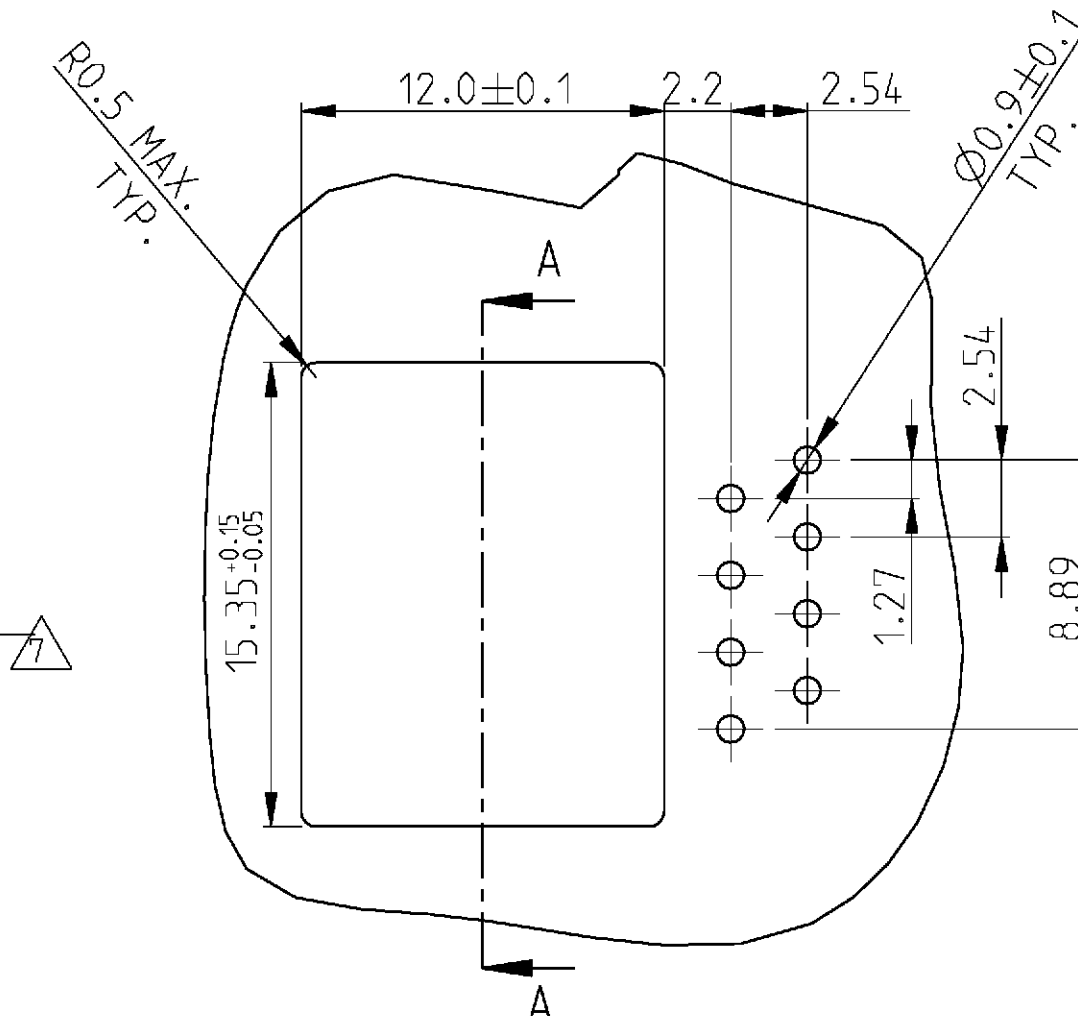
7 PREFERRED DIRECTION FOR STAMPING OF HOLE TO OBTAIN A BROKEN EDGE AT JACK ENTRY SIDE.

PRINTED CIRCUIT
BOARD THICKNESS:
1,2 mm

6



SECTION A-A

SOLDER
SIDE

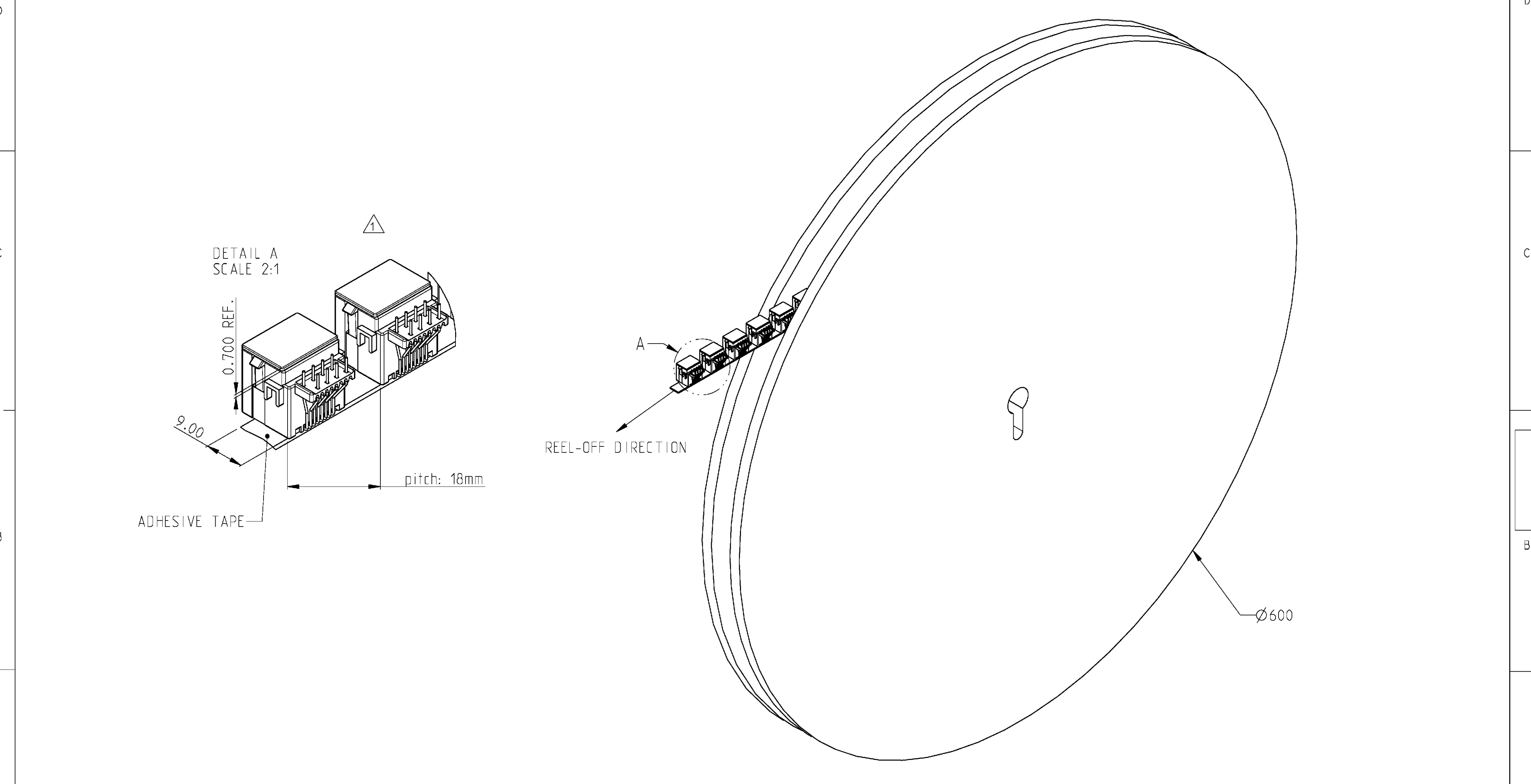
PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: $\pm 0,15$.

600 pcs TAPE MOUNTED ON A Ø 60 cm REEL 3	8 POSITIONS 8 CONTACTS WITH SOLDER STOP	CONTACTS: IN CONTACT AREA: 1,25 µm MIN. GOLD OVER 1,25 µm MIN. NICKEL SOLDER TINES: 2,0 µm MIN. TIN-LEAD OVER 1,25 µm MIN. NICKEL	HOUSING: 20% G.G. NYLON COLOR: BLACK UL 94-HB CONTACTS: Phos-BRONZE	188728-1
PACKAGING	REMARKS	FINISH	MATERIAL	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN M.V.ESSSEN 28 JUL 95	tyco Electronics Tyco Electronics Oostkamp - Belgium	
DIMENSIONS: mm		CHK W.BRUMMANS	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD C.V.TILBURG	MODULAR JACK, 8 POS., BOTTOM ENTRY VERSION FOR PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTING	
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES FINISH		PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT	SIZE A2	CAGE CODE 00779
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO C=188728	RESTRICTED TO -
		SCALE 4:1	SHEET 1	OF 2
		REV G		

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
GW	-		-	SEE SHEET 1	-	-	-



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9